

证券代码：603929
014

证券简称：亚翔集成

公告编号：2025-

亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司 关于分公司重大项目中标的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司新加坡分公司（以下简称“亚翔新加坡分公司”）于近日收到VisionPower Semiconductor Manufacturing Company Pte.Ltd.发来的订单，确认亚翔新加坡分公司成为VisionPower Semiconductor Manufacturing Company Pte.Ltd.的MEP工程承包单位。现将相关情况公告如下：

一、业主信息

VisionPower Semiconductor Manufacturing Company Pte. Ltd.（VSMC）为世界先进积体电路股份有限公司与恩智浦半导体（NXP Semiconductors N.V.）在新加坡共同成立的合资公司。

二、中标项目概况

1、项目名称：VSMC FACILITY SYSTEM

- 2、项目地址：TAMPINES INDUSTRIAL AVENUE 1/2, SINGAPORE
- 3、招标单位：VisionPower Semiconductor Manufacturing Company Pte.Ltd.
- 4、建设单位：VisionPower Semiconductor Manufacturing Company Pte.Ltd.
- 5、中标金额：约RMB 3,163,000,000.00（大写：叁拾壹亿陆仟叁佰万元人民币）（未税）
- 6、工程期限：预计工期到2027年9月
- 7、工程概况：

VSMC首座晶圆厂将采用130nm至40nm的技术，生产混合信号、电源管理和模拟产品，支持汽车、工业、消费性电子及移动装置等市场的需求。新厂自2027年开始量产，预估2029年总产能达到单月5.5万片。本中标项目为该厂的MEP工程，包括机械空调、电力、给排水、消防、自控、广播、安保监控、PCW/PV/CV、工艺排气、共架、AMC、THC。

三、本项目执行对公司的影响

本项目的顺利实施将有助于提高公司在海外工程的业务承接能力，为公司后续国际工程项目的开拓和合作提供更多国际的经验，并将对公司的经营业绩和工程管理人才产生积极影响。

四、风险提示

公司需与发包单位签署项目合同，项目建设内容、结算及付款方式等具体内容均以正式合同为准，敬请广大投资者留意并谨慎决策。

特此公告！

亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司董事会

2025年4月1日